

DIN EN 60191-6-16



ICS 31.240

**Mechanische Normung von Halbleiterbauelementen –
Teil 6-16: Glossar für Fassungen für die Prüfung und Voralterung von
BGA, LGA, FBGA und FLGA (IEC 60191-6-16:2007);
Deutsche Fassung EN 60191-6-16:2007**

Mechanical standardization of semiconductor devices –
Part 6-16: Glossary of semiconductor tests and burn-in sockets for BGA, LGA, FBGA and
FLGA (IEC 60191-6-16:2007);
German version EN 60191-6-16:2007

Normalisation mécanique des dispositifs à semi-conducteurs –
Partie 6-16: Glossaire des supports de test et de déverminage pour les BGA, LGA, FBGA
et FLGA (CEI 60191-6-16:2007);
Version allemande EN 60191-6-16:2007

Gesamtumfang 15 Seiten

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE

Beginn der Gültigkeit

Die von CENELEC am 2007-05-01 angenommene EN 60191-6-16 gilt als DIN-Norm ab 2007-11-01.

Nationales Vorwort

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 60191-6-16:2005-07.

Für diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 631.4 „Gehäuse für Halbleiterbauelemente“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (<http://www.dke.de>) zuständig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 47D „Mechanical standardization of semiconductor devices“ erarbeitet.

Eine Aufstellung aller Normen der Reihe DIN EN 60191 sowie der aktuellen Projekte ist auf der Homepage der DKE im Internet verfügbar. Die im IEC-Originaldokument IEC 60191-6-16 im Abschnitt 2 angegebenen Titel von IEC 60191-1:1966 und IEC 60191-4:1999 sind fehlerhaft; unter Abschnitt 2 der EN und im Anhang ZA sind die korrekten Titel aufgeführt.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem auf der IEC-Website unter „<http://webstore.iec.ch>“ mit den Daten zu dieser Publikation angegebenen Datum (maintenance result date) unverändert bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

- bestätigt,
- zurückgezogen,
- durch eine Folgeausgabe ersetzt oder
- geändert.

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnichtsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein Zusammenhang besteht, grundsätzlich über die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europäische Norm durch CENELEC übernommen und als DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Mechanische Normung von Halbleiterbauelementen –
Teil 6-16: Glossar für Fassungen für die Prüfung und Voralterung von
BGA, LGA, FBGA und FLGA
(IEC 60191-6-16:2007)

Mechanical standardization of semiconductor
devices –
Part 6-16: Glossary of semiconductor tests and
burn-in sockets for BGA, LGA, FBGA and FLGA
(IEC 60191-6-16:2007)

Normalisation mécanique des dispositifs à semi-
conducteurs –
Partie 6-16: Glossaire des supports de test et
de déverminage pour les BGA, LGA, FBGA et
FLGA
(CEI 60191-6-16:2007)

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 2007-05-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.

CENELEC

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brüssel

© 2007 CENELEC – Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 60191-6-16:2007 D

Vorwort

Der Text des Schriftstücks 47D/679/FDIS, zukünftige 1. Ausgabe von IEC 60191-6-16, ausgearbeitet von dem SC 47D „Mechanical standardization of semiconductor devices“ des IEC TC 47 „Semiconductor devices“, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2007-05-01 als EN 60191-6-16 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

- spätestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene durch Veröffentlichung einer identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung übernommen werden muss (dop): 2008-02-01
- spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN entgegenstehen, zurückgezogen werden müssen (dow): 2010-05-01

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefügt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60191-6-16:2007 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abänderung als Europäische Norm angenommen.

Inhalt

	Seite
Vorwort	2
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
3.1 Allgemeines	5
3.2 Clamshell-Bauart.....	6
3.3 Open-top-Bauart.....	8
3.4 Leiterplatte.....	9
Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen	13
 Bilder	
Bild 1 – Clamshell-Fassung.....	10
Bild 2 – Open-top-Fassung.....	11
Bild 3 – Befestigungsmuster der Fassung.....	12
 Tabellen	
Tabelle 1 – Allgemeines	5
Tabelle 2 – Clamshell-Bauart	6
Tabelle 3 – Open-top-Bauart	8
Tabelle 4 – Leiterplatte	9